

D15XBN20

200V 15A

特長

- ・薄型 SIP パッケージ
- ・SBD ブリッジ
- ・低 V_F ・ 低 I_R

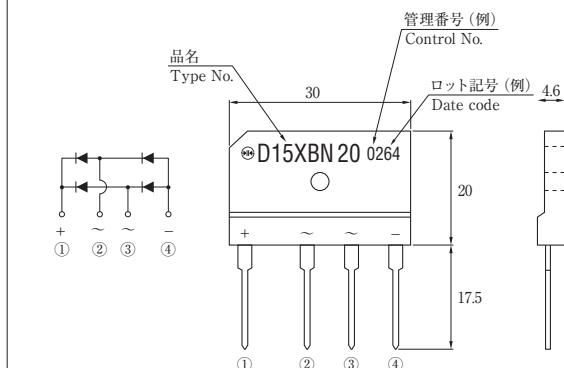
Feature

- ・Thin-SIP
- ・SBD Bridge
- ・Low V_F ・ Low I_R

■外観図 OUTLINE

Package : 5S

Unit : mm
Weight : 7.1g(typ.)



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

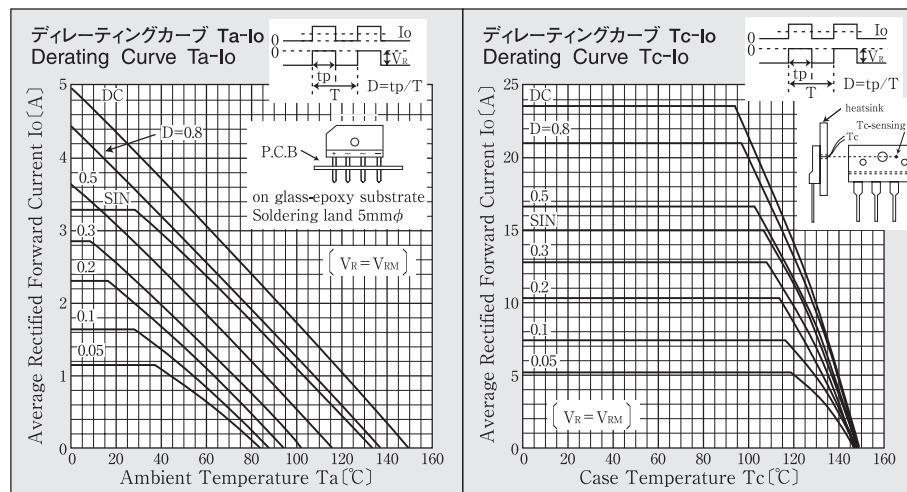
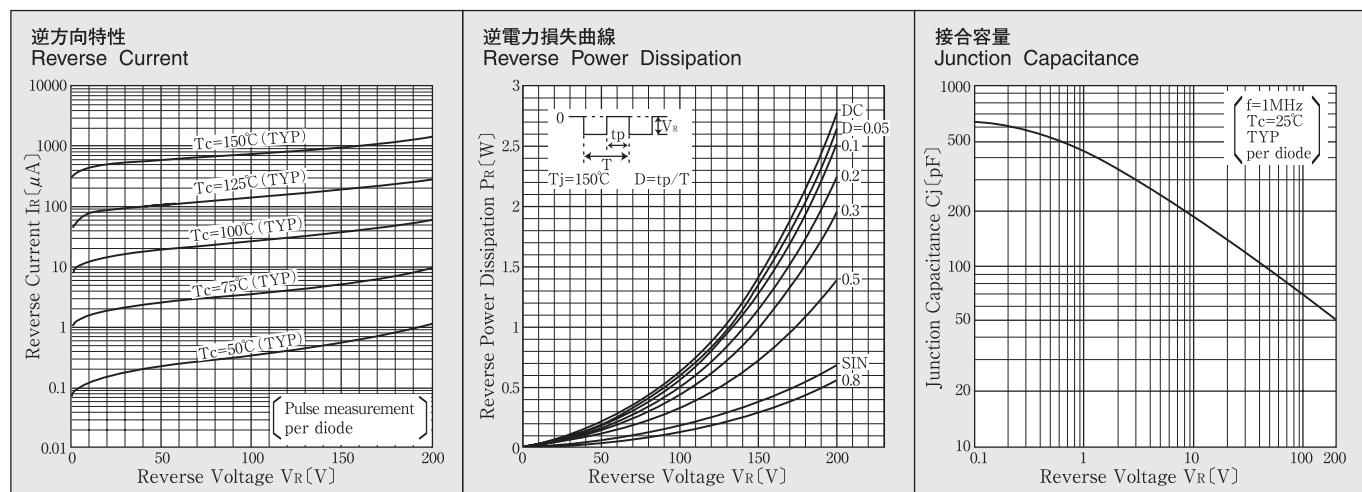
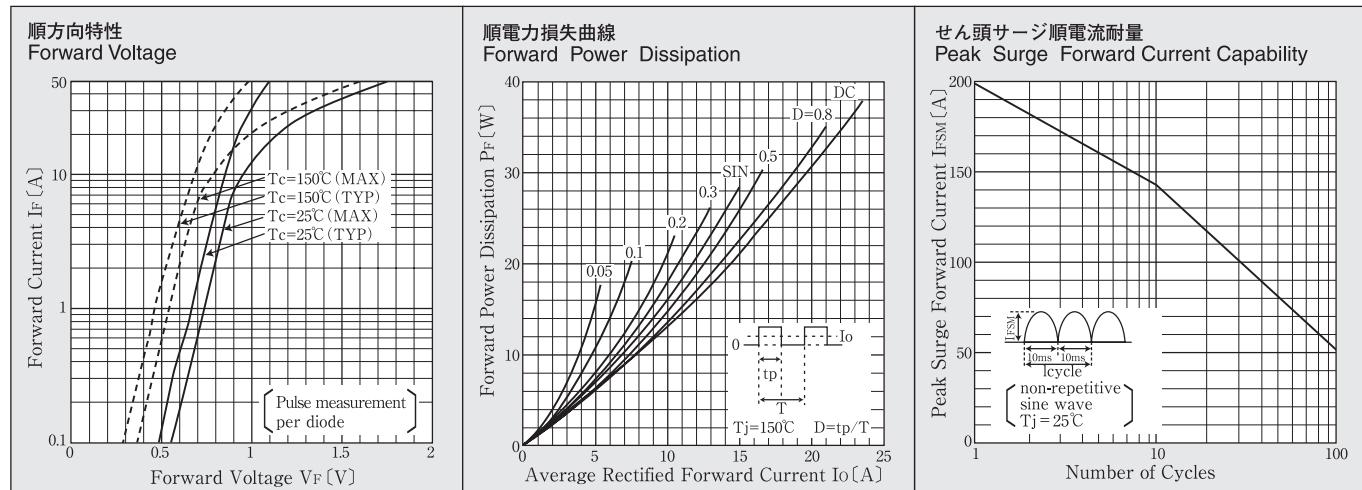
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D15XBN20	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM			200	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	IO	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フイン付き With heatsink $T_c=106^\circ\text{C}$ フインなし Without heatsink $T_a=27^\circ\text{C}$	15 3.3	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j=25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j=25^\circ\text{C}$		200	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	Vdis	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2.5	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.5 N·m) (Recommended torque: 0.5 N·m)		0.8	N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	VF	IF=7.5A, バルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 0.90	V
逆電流 Reverse Current	IR	VR=200V, バルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 5.0	μA
接合容量 Junction Capacitance	Cj	f=1MHz, VR=10V, 1 素子当たりの規格値 per diode	TYP 190	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θjc	接合部・ケース間, フィン付き Junction to Case, With heatsink	MAX 1.5	°C/W
	θjl	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 5.0	
	θja	接合部・周囲間 Junction to Ambient	MAX 25	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
 Typical は統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.